

# RX671 グループ

## 初期設定例

#### 要旨

本アプリケーションノートでは、ヘッダファイルで選択する使用条件に応じて、RX671 グループのクロック設定やリセット後に動作している周辺機能の停止、存在しないポートの設定など、リセット後に必要な設定について説明します。

#### 対象デバイス

RX671 グループ 145、144 ピン版 ROM 容量: 1MB~2MB
 RX671 グループ 100 ピン版 ROM 容量: 1MB~2MB
 RX671 グループ 64 ピン版 ROM 容量: 1MB~2MB
 RX671 グループ 48 ピン版 ROM 容量: 1MB~2MB

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

## 目次

1. 仕様	3
1.1 リセット後に動作している周辺機能の停止	3
1.2 存在しないポートの設定	3
1.3 クロック設定	4
1.3.1 概要	
1.3.2 サンプルコードで想定しているクロックの仕様	
1.3.3 クロックの選択	5
2. 動作確認条件	7
3. ソフトウェア説明	8
3.1 リセット後に動作している周辺機能の停止	8
3.2 存在しないポートの設定	g
3.2.1 処理概要	9
3.2.2 ピン数の設定方法	12
3.3 クロックの設定	13
3.3.1 クロックの設定手順	
3.4 セクション構成	
3.5 ファイル構成	
3.6 オプション設定メモリ	
3.7 定数一覧	
3.8 関数一覧	
3.9 関数仕様	
3.10 フローチャート	
3.10.1 メイン処理	
3.10.2 リセット後に動作している周辺機能の停止	
3.10.3 存在しない小一下の初期設定	
3.10.4 クロック初期設定	
3.10.6 メインクロックの発振設定	
3.10.7 PLL クロックの発振設定	
3.10.8 HOCO クロックの発振設定	
3.10.9 サブクロックの発振設定	
3.10.10サブクロックの停止設定	
3.10.11CMT0 によるソフトウェアウェイト	
3.10.12A/D 逐次変換時間の設定	
3.10.13CLKOUT の設定	42
4. プロジェクトをインポートする方法	43
4.1 e <sup>2</sup> studio での手順	
4.2 CS+での手順	
5. サンプルコード	
6. 参考ドキュメント	
沙計記録	46

#### 1. 仕様

リセット後に動作している周辺機能の停止、存在しないポートの設定、クロックの設定を行います。本アプリケーションノートでは、電源投入時(コールドスタート時)の処理を想定しています。

#### 1.1 リセット後に動作している周辺機能の停止

周辺機能によっては、電源投入後から動作しているものや、モジュールストップ機能が無効になっている ものがあります。この項目に該当する処理として、

● EXDMAC(注1)、DMAC、DTC、スタンバイ RAM、RAM の機能を停止する処理

を用意しています。なおサンプルコードでは上記の処理は実行させていません。必要に応じて定数を書き換えて、処理を実行してください。

注1. EXDMAC は 100 ピン以上のデバイスのみの機能です。

#### 1.2 存在しないポートの設定

存在しないポートの端子は出力に設定する必要があります。本アプリケーションノートのサンプルコード は端子数が 144 ピンの製品に合わせて初期値を設定しています。

お使いの製品に応じて定数を書き換えてください。

#### 1.3 クロック設定

#### 1.3.1 概要

クロックの設定は、下記の手順で行います。

- (1) サブクロック設定
- (2) メインクロック設定
- (3) HOCO クロック設定
- (4) PLL クロック設定
- (5) システムクロックの切り替え

本アプリケーションノートでは、r\_init\_clock.h で定義している定数を変更することで、各クロックの設定内容を切り替えます。

サンプルコードでは、システムクロックを PLL クロックとし、サブクロックを使用しない処理を実行させています。必要に応じて定数を書き換えて、使用するクロックを選択してください。

### 1.3.2 サンプルコードで想定しているクロックの仕様

表 1.1 にサンプルコードで想定しているクロックの仕様を示します。

表 1.1 サンプルコードで想定しているクロックの仕様

クロック	発振周波数	発振安定時間	備考
メインクロック発振	24MHz	_ (注 2)	水晶
子			
サブクロック発振子	32.768kHz <sup>(注 1)</sup>	- (注2)	標準 CL 用
PLL クロック	240MHz	- (注3)	-
	(メインクロック 1 分周 10 逓		
	倍)		
HOCO クロック	20MHz <sup>(注 1)</sup>	- (注3)	-

注 1. サンプルコードでは発振を停止させています。

注 3. ユーザーズマニュアル ハードウェア編の「電気的特性」を参照してください。

注 2. 発振子の発振安定時間は実際のシステムにおける配線パターン、発振定数などの条件により異なります。発振安定時間は、お客様が実際に使用されるシステムの評価を発振子メーカに依頼し、入手してください。

#### 1.3.3 クロックの選択

サンプルコードでは、r\_init\_clock.h で定義している定数を変更することで、システムクロックのクロックソース、各クロックの発振/停止などを選択できます。

変更可能な定数は、表 3.11 のサンプルコードで使用する定数(ユーザ変更可)(1/3)、表 3.12 のサンプルコードで使用する定数(ユーザ変更可)(2/3)、表 3.13 のサンプルコードで使用する定数(ユーザ変更可)(3/3)を参照してください。

表 1.2 にクロックの選択例を示します。サンプルコードでは、システムクロックを PLL とし、サブクロックを使用しない処理(No.1)を選択しています。

	No	1	2	3	4
		l	2	3	4
シス	<b>くテムクロック</b>	PLL	PLL	PLL	PLL
PLL	. クロック	発振	発振	発振	発振
メイ	′ンクロック	発振	発振	発振	発振
НО	CO クロック	停止	停止	停止	停止
# 7	ブクロック	停止	発振(RTC)	停止	発振
外音	『サブクロック	停止	停止	発振(RTC)	発振(RTC)
動化	<b>ミモード</b>	高速動作モード	高速動作モード	高速動作モード	高速動作モード
RO	M ウェイトサイクル <sup>(注 1)</sup>	1 ウェイト	1 ウェイト	1 ウェイト	1 ウェイト
	SEL_SYSCLK	CLK_PLL	CLK_PLL	CLK_ PLL	CLK_ PLL
	SEL_PLL	B_USE_PLL_MAIN	B_USE_PLL_MAIN	B_USE_PLL_MAIN	B_USE_PLL_MAIN
	SEL_MAIN	B_USE	B_USE	B_USE	B_USE
_	SEL_HOCO	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE
定数	SEL_SUB (注 2)	B_NOT_USE	B_USE	B_NOT_USE	B_USE
数	SEL_RTC <sup>(注2)</sup>	B_NOT_USE	B_USE	B_USE	B_USE
	SEL_EXT_SUB (注3)	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_USE	B_USE
	REG_OPCCR	OPCM_HIGH	OPCM_HIGH	OPCM_HIGH	OPCM_HIGH
	REG_ROMWT	ROMWT_1WAIT	ROMWT_1WAIT	ROMWT_1WAIT	ROMWT_1WAIT

表 1.2 クロックの選択例

	No	5	6	7
シフ	ステムクロック	PLL	PLL	PLL
PLI	- クロック	発振	発振	発振
メイ	インクロック	発振	発振	発振
НО	CO クロック	停止	停止	停止
# 7	ブクロック	発振(RTC)	発振	発振
外音	『サブクロック	停止	停止	発振
動作	<b>ドモード</b>	高速動作モード	高速動作モード	高速動作モード
RO	M ウェイトサイクル <sup>(注 1)</sup>	1 ウェイト	1 ウェイト	1 ウェイト
	SEL_SYSCLK	CLK_PLL	CLK_PLL	CLK_ PLL
	SEL_SYSCLK SEL_PLL	CLK_PLL B_USE_PLL_MAIN	CLK_PLL B_USE_PLL_MAIN	CLK_ PLL B_USE_PLL_MAIN
_	SEL_PLL	B_USE_PLL_MAIN	B_USE_PLL_MAIN	B_USE_PLL_MAIN
定数	SEL_PLL SEL_MAIN	B_USE_PLL_MAIN B_USE	B_USE_PLL_MAIN B_USE	B_USE_PLL_MAIN B_USE
定数	SEL_PLL SEL_MAIN SEL_HOCO	B_USE_PLL_MAIN B_USE B_NOT_USE	B_USE_PLL_MAIN B_USE B_NOT_USE	B_USE_PLL_MAIN B_USE B_NOT_USE
	SEL_PLL SEL_MAIN SEL_HOCO SEL_SUB (注 2)	B_USE_PLL_MAIN B_USE B_NOT_USE B_NOT_USE	B_USE_PLL_MAIN B_USE B_NOT_USE B_USE	B_USE_PLL_MAIN B_USE B_NOT_USE B_USE
	SEL_PLL SEL_MAIN SEL_HOCO SEL_SUB (½ 2) SEL_RTC (½ 2)	B_USE_PLL_MAIN B_USE B_NOT_USE B_NOT_USE B_USE	B_USE_PLL_MAIN B_USE B_NOT_USE B_USE B_NOT_USE	B_USE_PLL_MAIN B_USE B_NOT_USE B_USE B_NOT_USE

	No	8	9	10	11
シフ	<b>くテムクロック</b>	HOCO	HOCO	HOCO	HOCO
PLI	. クロック	停止	停止	停止	停止
メイ	′ンクロック	停止	停止	停止	停止
НО	CO クロック	発振	発振	発振	発振
# 7	ブクロック	停止	発振(RTC)	停止	発振
外音	<b>『サブクロック</b>	停止	停止	発振(RTC)	発振(RTC)
動作	<b>Fモード</b>	高速動作モード	高速動作モード	高速動作モード	高速動作モード
RO	M ウェイトサイクル <sup>(注 1)</sup>	0 ウェイト	0 ウェイト	0 ウェイト	0 ウェイト
	SEL_SYSCLK	CLK_HOCO	CLK_HOCO	CLK_HOCO	CLK_HOCO
	SEL_PLL	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE
	SEL_MAIN	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE
定	SEL_HOCO	B_USE	B_USE	B_USE	B_USE
数	SEL_SUB (注 2)	B_NOT_USE	B_USE	B_NOT_USE	B_USE
姒	SEL_RTC <sup>(注 2)</sup>	B_NOT_USE	B_USE	B_USE	B_USE
	SEL_EXT_SUB <sup>(注 3)</sup>	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_USE	B_USE
	REG_OPCCR	OPCM_HIGH	OPCM_HIGH	OPCM_HIGH	OPCM_HIGH
	REG_ROMWT	ROMWT_0WAIT	ROMWT_0WAIT	ROMWT_0WAIT	ROMWT_0WAIT

	No	12	13	14	15
シス	ステムクロック	メインクロック	メインクロック	メインクロック	メインクロック
PLL	- クロック	停止	停止	停止	停止
メイ	インクロック	発振	発振	発振	発振
НО	CO クロック	停止	停止	停止	停止
# 7	ブクロック	停止	発振(RTC)	停止	発振
外音	『サブクロック	停止	停止	発振(RTC)	発振(RTC)
動化	<b>ドモード</b>	低速動作モード1	低速動作モード1	低速動作モード1	低速動作モード1
RO	M ウェイトサイクル <sup>(注1)</sup>	0 ウェイト	0 ウェイト	0 ウェイト	0 ウェイト
	SEL_SYSCLK	CLK_MAIN	CLK_MAIN	CLK_MAIN	CLK_MAIN
	SEL_PLL	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE
	SEL_MAIN	B_USE	B_USE	B_USE	B_USE
_	SEL_HOCO	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_NOT_USE
定数	SEL_SUB (注 2)	B_NOT_USE	B_USE	B_NOT_USE	B_USE
奴	SEL_RTC <sup>(注2)</sup>	B_NOT_USE	B_USE	B_USE	B_USE
	SEL_EXT_SUB <sup>(注 3)</sup>	B_NOT_USE	B_NOT_USE	B_USE	B_USE
	REG_OPCCR	OPCM_LOW_1	OPCM_LOW_1	OPCM_LOW_1	OPCM_LOW_1
	REG_ROMWT	ROMWT_0WAIT	ROMWT_0WAIT	ROMWT_0WAIT	ROMWT_0WAIT

- 注 1. ICLKが60MHzより速い場合は、REG\_ROMWTをROMWT\_1WAIT(1ウェイト)に設定してください。
- 注 2. システムクロックとしてサブクロックを発振させる場合は、SEL\_SUB を B\_USE (使用する) に、RTC のカウントソースとしてサブクロックを発振させる場合は、SEL\_RTC を B\_USE に設定してください。
- 注3. 外部サブクロックを使用する場合は SEL\_EXT\_SUB を B\_USE(使用する)に設定します。

### 2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコード (表 1.2 の No.1~ No.15) は、下記の条件で動作を確認しています。

表 2.1 に動作確認条件を示します。

表 2.1 動作確認条件

		内容
	次口	·
使用マイコン動作周波数	システムクロック に PLL を選択した 場合 (表 1.2 の No.1~ No.7) システムクロック に HOCO を選択し た場合 (表 1.2 の No.8~ No.11)	<ul> <li>R5F5671EHDFB (RX671 グループ)</li> <li>メインクロック: 24MHz</li> <li>PLL: 240MHz (メインクロック 1 分周 10 逓倍)</li> <li>システムクロック (ICLK): 120 MHz (PLL 2 分周)</li> <li>周辺モジュールクロック A (PCLKA): 120MHz (PLL 2 分周)</li> <li>周辺モジュールクロック B~D (PCLKB~D): 60MHz (PLL 4 分周)</li> <li>FlashIF クロック (FCLK): 60MHz (PLL 4 分周)</li> <li>外部バスクロック (BCLK): 60MHz (PLL 4 分周)</li> <li>HOCO: 20MHz</li> <li>システムクロック (ICLK): 20MHz (HOCO1 分周)</li> <li>周辺モジュールクロック A (PCLKA): 20MHz (HOCO1 分周)</li> <li>周辺モジュールクロック B~D (PCLKB~D): 10MHz (HOCO 2 分周)</li> <li>FlashIF クロック (FCLK): 10MHz (HOCO 2 分周)</li> <li>外部バスクロック (BCLK): 10MHz (HOCO 2 分周)</li> <li>メインクロック: 24MHz</li> <li>システムクロック (ICLK): 750kHz (メインクロック 32 分周)</li> </ul>
		● 外部バスクロック(BCLK): 750kHz(メインクロック 32 分周)
動作電圧		3.3V
統合開発環境		ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio Version: 2021-01
Cコンパイラ		ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler Package for RX Family V.3.03.00 コンパイルオプション 統合開発環境のデフォルト設定を使用しています
iodefine.h のバージョン		V 1.00
エンディアン		リトルエンディアン・ビッグエンディアン
動作モード		シングルチップモード
プロセッサモ-	ード	スーパバイザモード
サンプルコー	ドのバージョン	Version 1.00
使用ボード		Renesas Starter Kit+ for RX671(製品型名:RTK5005671xxxxxxxxxx)

#### 3. ソフトウェア説明

リセット後に動作している周辺機能の停止、存在しないポートの設定を行ったのち、クロックの設定を行います。

#### 3.1 リセット後に動作している周辺機能の停止

リセット後に動作している周辺機能の停止を行います。

リセット解除後、以下の周辺モジュールに限り、モジュールストップ状態が解除されています。モジュールストップ状態へ遷移する場合は、モジュールストップビットを"1"(モジュールストップ状態へ遷移)に設定してください。このモジュールストップを行うことで消費電力を低減できます。

サンプルコードでは定数「MSTP\_STATE\_対象モジュール名」の値を "0 (MODULE\_STOP\_DISABLE)"とし、対象モジュールはモジュールストップ状態に遷移していません。使用するシステムに応じてモジュールストップ状態へ遷移したい場合は、r\_init\_stop\_module.h の定数の値を "1 (MODULE\_STOP\_ENABLE)" に設定してください。

表 3.1 にリセット後にモジュールストップ状態が解除されている周辺モジュール一覧を示します。

表 3.1 リセット後にモジュールストップ状態が解除されている周辺モジュール一覧

周辺モジュール	モジュールストップ設定ビット	リセット後の値	このモジュールを 使用しない場合の設定
EXDMAC <sup>(注 1)</sup>	MSTPCRA.MSTPA29 ビット	0	4
DMAC/DTC	MSTPCRA.MSTPA28 ビット	│ <sup>0</sup> │ (モジュールストッ	1   (モジュールストップ状態
スタンバイ RAM	MSTPCRC.MSTPC7 ビット	(モンュールストッ   プ状態の解除)	(モジュールストップ仏態     へ遷移)
RAM	MSTPCRC.MSTPC0 ビット	プラス (25マノガギャボ)	<u> </u>

注1. EXDMAC は 100 ピン以上のデバイスのみの機能です。

## 3.2 存在しないポートの設定

#### 3.2.1 処理概要

存在しないポートの PDR レジスタの対応ビットを"1"(出力)に設定します。本関数をコールした後に、存在しないポートを含む PDR レジスタまたは PODR レジスタへバイト単位で書き込む場合、存在しないポートの方向制御ビットには"1"、ポート出力データ格納ビットには"0"を設定してください。

表 3.2 に存在しないポートー覧(145、144 ピン)(注1)、表 3.3 に存在しないポートー覧(100 ピン)、表 3.4 に存在しないポートー覧(64 ピン)、表 3.5 存在しないポートー覧(48 ピン)を示します。

表 3.2 存在しないポート一覧(145、144 ピン)

ポートシンボル	145、144 ピン版の製品	本数
PORT0	P04, P06	2
PORT1	P10, P11	2
PORT2	<del></del>	_
PORT3	<del>_</del>	_
PORT4	<del></del>	_
PORT5	P57	1
PORT6	<del></del>	_
PORT7 <sup>(注 1)</sup>	<del>_</del>	_
PORT8	P84, P85	2
PORT9	P94 to P97	4
PORTA	<del>_</del>	_
PORTB	<del>_</del>	_
PORTC	<del>-</del>	_
PORTD	<del>_</del>	_
PORTE	_	
PORTF	PF0 to PF4, PF6, PF7	7
PORTH	PH0, PH3 to PH7	6
PORTJ	PJ0 to PJ2, PJ4, PJ6, PJ7	6

注 1. 145 ピン TFLGA (PTLG0145JB-A)には P71、P72 はありません。

表 3.3 存在しないポート一覧(100 ピン)

ポートシンボル	100 ピン版の製品	本数
PORT0	P00 to P04, P06	6
PORT1	P10, P11	2
PORT2	<del></del>	_
PORT3	<del></del>	_
PORT4	<del></del>	_
PORT5	P56, P57	2
PORT6	P60 to P67	8
PORT7	P70 to P77	8
PORT8	P80 to P87	8
PORT9	P90 to P97	8
PORTA	<del>-</del>	_
PORTB	<del>_</del>	_
PORTC	<del>-</del>	_
PORTD	<del>_</del>	_
PORTE	<u> </u>	
PORTF	PF0 to PF7	8
PORTH	PH0, PH3 to PH7	6
PORTJ	PJ0 to PJ2, PJ4 to PJ7	7

表 3.4 存在しないポート一覧(64 ピン)

ポートシンボル	64 ピン版の製品	本数
PORT0 <sup>(注 1)</sup>	P00 to P04, P06, P07	7
PORT1	P10, P11, P14, P15	4
PORT2	P20 to P25	6
PORT3	P32, P33	2
PORT4	P44 to P47	4
PORT5	P50 to P52, P54 to P57	7
PORT6	P60 to P67	8
PORT7	P70 to P77	8
PORT8	P80 to P87	8
PORT9	P90 to P97	8
PORTA	PA0, PA3, PA5	3
PORTB	PB0 to PB4	5
PORTC	PC2, PC3	2
PORTD	PD0, PD1	2
PORTE	PE3 to PE5	3
PORTF	PF0 to PF7	8
PORTH	PH0, PH3 to PH7	6
PORTJ	PJ0 to PJ7	8

注 1. 64 ピン TFBGA には P05 がありません。

表 3.5 存在しないポート一覧(48 ピン)

ポートシンボル	48 ピン版の製品	本数
PORT0	P00 to P07	8
PORT1	P10, P11, P14, P15	4
PORT2	P20 to P25	6
PORT3	P32, P33	2
PORT4	P44 to P47	4
PORT5	P50 to P52, P54 to P57	7
PORT6	P60 to P67	8
PORT7	P70 to P77	8
PORT8	P80 to P87	8
PORT9	P90 to P97	8
PORTA	PA0, PA3, PA5, PA7	4
PORTB	PB0 to PB4	5
PORTC	PC0, PC1, PC2, PC3	4
PORTD	PD0, PD1, PD6, PD7	4
PORTE	PE0 to PE5	6
PORTF	PF0 to PF7	8
PORTH	PH0 to PH7	8
PORTJ	PJ0 to PJ7	8

#### 3.2.2 ピン数の設定方法

サンプルコードでは、144 ピン版(PIN\_SIZE=144)に設定しています。また、本アプリケーションノートで対応している他のピン数は、145、100、64、48 ピンです。144 ピン以外の製品を使用する場合は、 $r_{init_port_initialize}$  の PIN\_SIZE を使用するピン数に変更してください。

#### 3.3 クロックの設定

#### 3.3.1 クロックの設定手順

表 3.6 にクロックの設定手順とそれぞれの処理内容、およびサンプルコードでのデフォルト設定を示します。サンプルコードのデフォルト設定では、メインクロック、PLL を動作させて、HOCO、サブクロックを停止させています。

表 3.6 クロックの設定手順

手順	処理		処理内容	サンプルコードの設定
1	サブクロッ ク 設定 <sup>(注2)</sup>	使用しない	サブクロック制御回路の初期化を行います。 サブクロック制御回路の初期化、駆動能力の設定、 およびサブクロックの出力を内部クロックに供給す るまでの待機時間を SOSCWTCR レジスタに設定 してから、サブクロックを発振します。	サブクロックを 使用しない
		使用しない	その後、発振安定待機時間待ち (注1) を行います。 設定は不要です。	
2	メインク ロック 設定 <sup>(注2)</sup>	使用する	メインクロックのドライブ能力の設定、およびメインクロックの出力を内部クロックに供給するまでの待機時間を MOSCWTCR レジスタに設定してから、メインクロックを発振します。その後、発振安定待機時間待ち (注1) を行います。	メインクロックを 使用する
3	HOCO クロック 設定 <sup>(注2)</sup>	使用しない	HOCO の電源を OFF にします。 HOCO の周波数の設定をしてから、HOCO クロックを発振します。 その後、発振安定待機時間待ち (注1) を行います。	HOCO クロックを 使用しない
4	PLL クロッ ク設定 <sup>(注2)</sup>	使用しない	PLL の電源を OFF にします。         PLL 入力分周比および周波数逓倍率の設定をしてから、PLL クロックを発振します。         その後、発振安定待機時間待ち (注1) を行います。	PLL クロックを 使用する
5	CLKOUT 設定 <sup>(注3)</sup>	使用しない	設定は不要です。 CLKOUT 端子から出力するクロックソースを選択し、クロックの分周比を選択します。その後、 CLKOUT 端子の出力を許可します。	CLKOUT 使用しない
6	動作電力制 御 モード設定	使用する動作周波数、動作電圧に応じて、動作電力制御モードを設定します。		高速動作モードに設定
7	クロック分 周比設定	クロック分周の変更を行います。		<ul> <li>ICLK, PCLKA: 2分周</li> <li>PCLKB~D, BCLK, FCLK: 4分周</li> <li>BCLK: 出力停止</li> </ul>
8	システムク ロック切り 替え		ステムに応じて切り替えます。	PLL クロックに切り替え

- 注 1. 発振安定フラグレジスタ (OSCOVFSR) の該当ビットが"1"になっていることを確認しています。
- 注 2. 各クロックを使用する/使用しないの選択は、必要に応じて r\_init\_clock.h の定数を変更してください。
- 注3. サンプルコードでは CLKOUT の設定のみ行っています。実際に出力させる場合、ユーザーズマニュアルハードウェア編「I/O ポート」、「マルチファンクションピンコントローラ」を参照し、お使いのシステムに応じて設定してください。

#### 3.4 セクション構成

表 3.7 にサンプルコードで変更するセクション情報を示します。

セクションの追加/変更および削除方法は、最新の RX ファミリ CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアルを参照してください。

表 3.7 サンプルコードで変更するセクション情報

セクション名	変更	アドレス	内容
End_of_RAM	追加	0005 FFFCh	内蔵 RAM の最終アドレス

### 3.5 ファイル構成

表 3.8 にサンプルコードで使用するファイルを示します。なお、統合開発環境で自動生成されるファイルは除きます。

表 3.8 サンプルコードで使用するファイル

ファイル名	概要	備考
main.c	メイン処理	
r_init_stop_module.c	リセット後に動作している周辺機能の停止	
r_init_stop_module.h	r_init_stop_module.c のヘッダファイル	
r_init_port_initialize.c	存在しないポートの初期設定	
r_init_port_initialize.h	r_init_port_initialize.c のヘッダファイル	
r_init_clock.c	クロック初期設定	
r_init_clock.h	r_init_clock.c のヘッダファイル	
r_init_rom_cache.c	ROM キャッシュ初期設定	
r_init_rom_cache.h	r_init_rom_cache.c のヘッダファイル	

#### 3.6 オプション設定メモリ

表 3.9 にサンプルコードで使用するオプション設定メモリの状態を示します。必要に応じて、お客様のシステムに最適な値を設定してください。

表 3.9 サンプルコードで使用するオプション設定メモリ

シンボル	アドレス	設定値	内容
OFS0	FE7F 5D04h~FE7F 5D07h	FFFF FFFFh	リセット後、IWDT は停止
			リセット後、WDT は停止
OFS1	FE7F 5D08h~FE7F 5D0Bh	FFFF FFFFh	リセット後、電圧監視0リセット無効
			リセット後、HOCO 発振が無効
MDE	FE7F 5D00h~FE7F 5D03h	FFFF FFFFh	リトルエンディアン、リニアモード

### 3.7 定数一覧

表 3.10 にサンプルコードで使用する定数(ユーザ変更可)(1/3)、表 3.11 にサンプルコードで使用する定数(ユーザ変更可)(2/3)、表 3.12 にサンプルコードで使用する定数(ユーザ変更可)(3/3)、表 3.13 にサンプルコードで使用する定数(ユーザ変更不可)を示します。

表 3.14 に 145、144 ピン版 (PIN\_SIZE=145 または 144) の場合での定数、表 3.15 に 100 ピン版 (PIN\_SIZE=100) の場合での定数、表 3.16 に 64 ピン版 (PIN\_SIZE=64) の場合での定数、表 3.17 48 ピン版 (PIN\_SIZE=48) の場合での定数を示します。

表 3.10 サンプルコードで使用する定数(ユーザ変更可)(1/3)

定数名	設定値	内容
SEL_MAIN	B_USE	メインクロックの発振/停止選択
(注 1)		B_USE :使用する(メインクロック発振)
		B_NOT_USE : 使用しない(メインクロック停止)
MAIN_CLOCK_HZ (注 1)	24,000,000 L	メインクロックの発振子周波数(Hz)
REG_MOFCR (注 1)	00h	メインクロック発振器のドライブ能力の設定
		(MOFCR レジスタの設定値)
REG_MOSCWTCR (注 1)	53h	メインクロックのウェイトコントロールレジスタの設
		定値
SEL_SUB	B_NOT_USE	サブクロック使用選択(システムクロックとして使
(注1、注2)		用)
		B_USE : 使用する
		B_NOT_USE : 使用しない
SEL_RTC (注 1、注 2)	B_NOT_USE	サブクロック使用選択(RTC のカウントソースとし
(A 1, A 2)		て使用)
		B_USE : 使用する
OFL EVE OUR	D NOT LIGH	B_NOT_USE:使用しない
SEL_EXT_SUB	B_NOT_USE	バックアップ領域内の各モジュール(RTC を含む) とリモコン信号受信機能(REMC)のクロックソースを
		とりモコン信号受信機能(REMO)のクロックラースを  選択します
		Marian Barana   Barana Bar
		B_USE : 外部サブクロック発振器
SUB_CLOCK_HZ (注1)	32,768 L	サブクロックの発振子周波数(Hz)
REG SOSCWTCR (注1)	21h	サブクロックのウェイトコントロールレジスタの設定
		値
REG_RCR3	CL_STD	サブクロック発振器のドライブ能力の選択
(注 1)		CL_STD :標準 CL 用ドライブ能力
		CL_LOW :低 CL 用ドライブ能力
SEL_PLL	B_USE_PLL_MAIN	PLL クロックの発振/停止選択
(注 1)		B_USE_PLL_MAIN : 使用する(メインクロック)
		B_USE_PLL_HOCO : 使用する(HOCO)
		B_NOT_USE : 使用しない(PLL クロック
		停止)
REG_PLLCR (注1)	1300h	PLL の入力分周比、周波数逓倍率の設定
		(PLLCR レジスタの設定値)

注 1. 使用するシステムに応じて「r\_init\_clock.h」で設定値を変更してください。

注 2. SEL\_SUB と SEL\_RTC のどちらか、または両方に B\_USE (使用する) を設定すると、サブクロック の発振設定を行います。

表 3.11 サンプルコードで使用する定数(ユーザ変更可)(2/3)

定数名	設定値	内容
SEL_HOCO	B_NOT_USE	HOCO クロックの発振/停止選択
(注 1)		B_USE : 使用する(HOCO クロック発振)
		B_NOT_USE : 使用しない(HOCO クロック停止)
REG_HOCOCR2	FREQ 20MHZ	HOCO クロックの周波数の選択
(注 1)	_	FREQ_16MHZ : 16MHZ
		FREQ 18MHZ : 18MHZ
		FREQ_20MHZ: 20MHZ
SEL_SYSCLK	CLK_PLL	
(注 1)		CLK PLL : PLL
		CLK_HOCO : HOCO
		CLK_MAIN : メインクロック
		CLK_SUB : サブクロック
REG_OPCCR	OPCM_HIGH	動作電力制御モード選択 (注4)
(注 1)		OPCM_HIGH : 高速動作モード
		OPCM_LOW_1 : 低速動作モード 1 <sup>(注 2)</sup>
		OPCM_LOW_2 : 低速動作モード 2 <sup>(注 3)</sup>
SEL_CKOUT (注1)	CKOUT_NOT_USE	CLKOUT の有効/無効の選択
_		CKOUT USE : CLKOUT を有効にする
		CKOUT_NOT_USE: CLKOUT を無効にする
CKO CLK (注1)	CKO_LOCO	CLKOUT のクロックソース選択
_		CKO_LOCO : LOCO
		CKO_HOCO : HOCO
		CKO_MAIN : メインクロック
		CKO_SUB : サブクロック
		CKO_PLL : PLL
CKO_DIV <sup>(注1)</sup>	0h	CLKOUT の出力分周比選択
		Oh: 1 分周
		1h:2分周
		2h:4分周
		3h:8分周
		4h: 16 分周
SEL_HOCO_	B_NOT_USE	HOCO トリミング機能を選択
TRIMMING (注1)		B_USE : 使用する(HOCO トリミング機能を有効
		にする)
		B_NOT_USE : 使用しない(HOCO トリミング機能を無
		効にする)
REG_HOCO_	0	HOCO の周波数トリミング値を設定します。0(周波数:低) -
TRIMMING (注 1)		511(周波数:高)
SEL_HOCO_	B_NOT_USE	FLL 機能を選択
FLL <sup>(注 5)</sup>		B_USE : 使用する(FLL 機能を有効にする)
		B_NOT_USE:使用しない(FLL機能を無効にする)

- 注 1. 使用するシステムに応じて「r\_init\_clock.h」で設定値を変更してください。
- 注 2. PLL を発振する設定にした場合、低速動作モード1は選択できません。
- 注3. PLLを発振する、または HOCO を発振する設定にした場合、低速動作モード2は選択できません。
- 注 4. 動作モードによって、動作周波数範囲および動作電圧範囲が異なります。詳細はユーザーズマニュア ル ハードウェア編を参照ください。
- 注 5. FLL 機能を使用する場合、サブクロックを有効にする必要があります。ただし、外部サブクロックは使用できません。

表 3.12 サンプルコードで使用する定数(ユーザ変更可)(3/3)

定数名	設定値	内容
MSTP_STATE_EXDMAC	MODULE_STOP_	EXDMAC のモジュールストップ状態選択
(注 1)	DISABLE	MODULE_STOP_DISABLE : 解除
		MODULE_STOP_ENABLE : 遷移
MSTP_STATE_DMACDTC	MODULE_STOP_	DMAC、DTC のモジュールストップ状態選択
(注 1)	DISABLE	MODULE_STOP_DISABLE : 解除
		MODULE_STOP_ENABLE : 遷移
MSTP_STATE_STBYRAM	MODULE_STOP_	スタンバイ RAM のモジュールストップ状態選択
(注 1)	DISABLE	MODULE_STOP_DISABLE : 動作
		MODULE_STOP_ENABLE : 停止
MSTP_STATE_RAM	MODULE_STOP_	RAM のモジュールストップ状態選択
(注 1)	DISABLE	MODULE_STOP_DISABLE : 動作
		MODULE_STOP_ENABLE : 停止
PIN_SIZE <sup>(注 2)</sup>	144	使用する製品のピン数
REG_ROMWT <sup>(注 3、注 4)</sup>	DOMANT ANNAT	ロロストーストサイタルの記れ
INLO_INDIVIVI	ROMWT_1WAIT	ROM ウェイトサイクルの選択
INEO_INOMIVIT	ROMWI_IWAII	ROM フェイトザイクルの選択 ROMWT_0WAIT : 0 ウェイト
KEG_KOWWY	ROMWT_TWAIT	- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SEL_ROM_CACHE(注 5)	CACHE_ENABLE	ROMWT_0WAIT : 0 ウェイト
		ROMWT_0WAIT : 0 ウェイト ROMWT_1WAIT : 1 ウェイト
		ROMWT_0WAIT : 0 ウェイト ROMWT_1WAIT : 1 ウェイト ROM キャッシュの動作許可/禁止
SEL_ROM_CACHE(\(\bar{\psi}\) 5)  SEL_NON_CHCHEABLE_	CACHE_ENABLE  SEL_NON_CACH	ROMWT_0WAIT : 0 ウェイト ROMWT_1WAIT : 1 ウェイト ROM キャッシュの動作許可/禁止 CACHE_ENABLE : 動作許可
SEL_ROM_CACHE(注5)	CACHE_ENABLE  SEL_NON_CACH EABLE_AREA_DI	ROMWT_0WAIT : 0 ウェイト ROMWT_1WAIT : 1 ウェイト ROM キャッシュの動作許可/禁止 CACHE_ENABLE : 動作許可 CACHE_DISABLE : 動作禁止
SEL_ROM_CACHE(½ 5)  SEL_NON_CHCHEABLE_ AREA0(½5)	CACHE_ENABLE  SEL_NON_CACH EABLE_AREA_DI SABLE	ROMWT_0WAIT : 0 ウェイト ROMWT_1WAIT : 1 ウェイト ROM キャッシュの動作許可/禁止 CACHE_ENABLE : 動作許可 CACHE_DISABLE : 動作禁止 ノンキャッシャブル領域0 の有効/無効選択 SEL_NON_CACHEABLE_AREA_ENABLE : 有効 SEL_NON_CACHEABLE_AREA_DISABLE : 無効
SEL_ROM_CACHE(½ 5)  SEL_NON_CHCHEABLE_ AREA0(½5)  SEL_NON_CHCHEABLE_	CACHE_ENABLE  SEL_NON_CACH EABLE_AREA_DI SABLE  SEL_NON_CACH	ROMWT_0WAIT : 0 ウェイト ROMWT_1WAIT : 1 ウェイト ROM キャッシュの動作許可/禁止 CACHE_ENABLE : 動作許可 CACHE_DISABLE : 動作禁止  ノンキャッシャブル領域0 の有効/無効選択 SEL_NON_CACHEABLE_AREA_ENABLE : 有効 SEL_NON_CACHEABLE_AREA_DISABLE : 無効 ノンキャッシャブル領域1 の有効/無効選択
SEL_ROM_CACHE(½ 5)  SEL_NON_CHCHEABLE_ AREA0(½5)	CACHE_ENABLE  SEL_NON_CACH EABLE_AREA_DI SABLE	ROMWT_0WAIT : 0 ウェイト ROMWT_1WAIT : 1 ウェイト ROM キャッシュの動作許可/禁止 CACHE_ENABLE : 動作許可 CACHE_DISABLE : 動作禁止 ノンキャッシャブル領域0 の有効/無効選択 SEL_NON_CACHEABLE_AREA_ENABLE : 有効 SEL_NON_CACHEABLE_AREA_DISABLE : 無効

- 注 1. 使用するシステムに応じて「r\_init\_stop\_module.h」で設定値を変更してください。
- 注 2. 使用するシステムに応じて「r\_init\_port\_initialize.h」で設定値を変更してください。
- 注3. 使用するシステムに応じて「r\_init\_clock.h」で設定値を変更してください。
- 注 4. ICLK が 60MHz より速い場合は、1 ウェイトに設定してください。
- 注 5. 使用するシステムに応じて「r\_init\_rom\_cache.h」で設定値を変更してください。

表 3.13 サンプルコードで使用する定数(ユーザ変更不可)

定数名	設定値	内容
B_NOT_USE	0	使用しない
B USE	1	使用する
B USE PLL MAIN	2	PLL クロックを使用する
D_002_1 22_1\(\text{i}\) \(\text{i}\)	_	(クロックソース:メインクロック)
B_USE_PLL_HOCO	3	PLL クロックを使用する
5_001_1 11_11000		(クロックソース:HOCO)
CL LOW	02h	サブクロック:低 CL 用ドライブ能力
CL_STD	0Ch	サブクロック:標準 CL 用ドライブ能力
FREQ_16MHZ	00h	HOCO 周波数: 16MHz
FREQ 18MHZ	01h	HOCO 周波数: 18MHz
FREQ_20MHZ	02h	HOCO 周波数:20MHz
CLK_PLL	0400h	クロックソース: PLL
CLK HOCO	0100h	クロックソース: HOCO
CLK_SUB	0300h	クロックソース:サブクロック
CLK MAIN	0200h	クロックソース:メインクロック
ROMWT_0WAIT	Oh	ROM ウェイトサイクル: 0 ウェイト
ROMWT_1WAIT	01h	ROM ウェイトサイクル: 1 ウェイト
REG_SCKCR	21C2 1222h(PLL 選択時)	内部クロック分周比、BCLK/SDCLK 端子出力
(注 1)	10C1 0111h(HOCO 選択時)	制御の設定(SCKCR レジスタの設定値)
	55C5 5555h(上記以外)	
OPCM_HIGH	00h	動作電力制御モード:高速動作モード
OPCM_LOW_1	06h	動作電力制御モード:低速動作モード1
OPCM_LOW_2	07h	動作電力制御モード:低速動作モード2
SUB_CLOCK_CYCLE	(1,000,000,000L/	サブクロックの周期(ns)
	SUB_CLOCK_HZ)	
FOR_CMT0_TIME	121212L	RTC ソフトウェイト用タイマ(CMT0)のカウン
		ト周期(ns)= 1/LOCO(264kHz)×32
		(LOCO=264kHz(max)、PCLKB の 32 分周)
MODULE_STOP_ENA BLE	1	モジュールストップ状態へ遷移
MODULE_STOP_DIS ABLE	0	モジュールストップ状態の解除
CACHE_ENABLE	1	ROM キャッシュ動作許可
CACHE_DISABLE	0	ROM キャッシュ動作禁止
NON_CACHEABLE_A REA ENABLE	1	ノンキャッシャブル領域有効
NON_CACHEABLE_A	0	ノンキャッシャブル領域無効
REA_DISABLE	0	CLKOUT た体田オス
CKOUT_USE	O O	CLKOUT を使用する   LOCO 選択、1 分周、CLKOUT 端子出力許可
CKOUT NOT USE	1	CLKOUT を使用しない
ONOUT_NUT_USE		CLKOUT を使用しない   LOCO 選択、1 分周、CLKOUT 端子出力停止
CKO_LOCO	0h	CLKOUT クロックソース: LOCO
CKO_LOCO	1h	CLKOUT クロックソース: LOCO
CKO_MAIN	2h	CLKOUT クロックソース: HOCO
CKO_WAIN	3h	CLKOUT クロックソース: メインクロック
CKO_SUB	4h	CLKOUT クロックソース: サフクロック
UNU_FLL	411	OLNOUT THE TOTAL PLL

注 1. 選択したシステムクロックのクロックソースにより、設定値が異なります。

表 3.14 145、144 ピン版 (PIN\_SIZE=145 または 144) の場合での定数

定数名	設定値	内容
DEF_P0PDR	0x50	ポート P0 の方向レジスタ設定値
DEF_P1PDR	0x03	ポート P1 の方向レジスタ設定値
DEF_P2PDR	0x00	ポート P2 の方向レジスタ設定値
DEF_P3PDR	0x00	ポート P3 の方向レジスタ設定値
DEF_P4PDR	0x00	ポート P4 の方向レジスタ設定値
DEF_P5PDR	0x80	ポート P5 の方向レジスタ設定値
DEF_P6PDR	0x00	ポート P6 の方向レジスタ設定値
DEF_P7PDR	0x00 <sup>(注 1)</sup>	ポート P7 の方向レジスタ設定値
DEF_P8PDR	0x30	ポート P8 の方向レジスタ設定値
DEF_P9PDR	0xF0	ポート P9 の方向レジスタ設定値
DEF_PAPDR	0x00	ポート PA の方向レジスタ設定値
DEF_PBPDR	0x00	ポート PB の方向レジスタ設定値
DEF_PCPDR	0x00	ポート PC の方向レジスタ設定値
DEF_PDPDR	0x00	ポート PD の方向レジスタ設定値
DEF_PEPDR	0x00	ポート PE の方向レジスタ設定値
DEF_PFPDR	0xDF	ポート PF の方向レジスタ設定値
DEF_PHPDR	0xF9	ポート PH の方向レジスタ設定値
DEF_PJPDR	0xD7	ポート PJ の方向レジスタ設定値

注 1. 145 ピン TFLGA (PTLG0145JB-A)の場合、P71 と P72 が存在しないため、設定値は 0x06 と設定します。

表 3.15 100 ピン版 (PIN\_SIZE=100) の場合での定数

定数名	設定値	内容
DEF_P0PDR	0x5F	ポート P0 の方向レジスタ設定値
DEF_P1PDR	0x03	ポート P1 の方向レジスタ設定値
DEF_P2PDR	0x00	ポート P2 の方向レジスタ設定値
DEF_P3PDR	0x00	ポート P3 の方向レジスタ設定値
DEF_P4PDR	0x00	ポート P4 の方向レジスタ設定値
DEF_P5PDR	0xC0	ポート P5 の方向レジスタ設定値
DEF_P6PDR	0xFF	ポート P6 の方向レジスタ設定値
DEF_P7PDR	0xFF	ポート P7 の方向レジスタ設定値
DEF_P8PDR	0xFF	ポート P8 の方向レジスタ設定値
DEF_P9PDR	0xFF	ポート P9 の方向レジスタ設定値
DEF_PAPDR	0x00	ポート PA の方向レジスタ設定値
DEF_PBPDR	0x00	ポート PB の方向レジスタ設定値
DEF_PCPDR	0x00	ポート PC の方向レジスタ設定値
DEF_PDPDR	0x00	ポート PD の方向レジスタ設定値
DEF_PEPDR	0x00	ポート PE の方向レジスタ設定値
DEF_PFPDR	0xFF	ポート PF の方向レジスタ設定値
DEF_PHPDR	0xF9	ポート PH の方向レジスタ設定値
DEF_PJPDR	0xF7	ポート PJ の方向レジスタ設定値

表 3.16 64 ピン版 (PIN\_SIZE=64) の場合での定数

定数名	設定値	内容
DEF_P0PDR	0xDF <sup>(注 1)</sup>	ポート P0 の方向レジスタ設定値
DEF_P1PDR	0x33	ポート P1 の方向レジスタ設定値
DEF_P2PDR	0x3F	ポート P2 の方向レジスタ設定値
DEF_P3PDR	0x0C	ポート P3 の方向レジスタ設定値
DEF_P4PDR	0xF0	ポート P4 の方向レジスタ設定値
DEF_P5PDR	0xF7	ポート P5 の方向レジスタ設定値
DEF_P6PDR	0xFF	ポート P6 の方向レジスタ設定値
DEF_P7PDR	0xFF	ポート P7 の方向レジスタ設定値
DEF_P8PDR	0xFF	ポート P8 の方向レジスタ設定値
DEF_P9PDR	0xFF	ポート P9 の方向レジスタ設定値
DEF_PAPDR	0x29	ポート PA の方向レジスタ設定値
DEF_PBPDR	0x1F	ポート PB の方向レジスタ設定値
DEF_PCPDR	0x0C	ポート PC の方向レジスタ設定値
DEF_PDPDR	0x03	ポート PD の方向レジスタ設定値
DEF_PEPDR	0x38	ポート PE の方向レジスタ設定値
DEF_PFPDR	0xFF	ポート PF の方向レジスタ設定値
DEF_PHPDR	0xF9	ポート PH の方向レジスタ設定値
DEF_PJPDR	0xFF	ポート PJ の方向レジスタ設定値

注 1. 64 ピン TFBGA の場合、P05 が存在しないため、設定値は 0xFF と設定します。

表 3.17 48 ピン版 (PIN\_SIZE=48) の場合での定数

定数名	設定値	内容
DEF_P0PDR	0xFF	ポート P0 の方向レジスタ設定値
DEF_P1PDR	0x33	ポート P1 の方向レジスタ設定値
DEF_P2PDR	0x3F	ポート P2 の方向レジスタ設定値
DEF_P3PDR	0x0C	ポート P3 の方向レジスタ設定値
DEF_P4PDR	0xF0	ポート P4 の方向レジスタ設定値
DEF_P5PDR	0xF7	ポート P5 の方向レジスタ設定値
DEF_P6PDR	0xFF	ポート P6 の方向レジスタ設定値
DEF_P7PDR	0xFF	ポート P7 の方向レジスタ設定値
DEF_P8PDR	0xFF	ポート P8 の方向レジスタ設定値
DEF_P9PDR	0xFF	ポート P9 の方向レジスタ設定値
DEF_PAPDR	0xA9	ポート PA の方向レジスタ設定値
DEF_PBPDR	0x1F	ポート PB の方向レジスタ設定値
DEF_PCPDR	0x0F	ポート PC の方向レジスタ設定値
DEF_PDPDR	0xC3	ポート PD の方向レジスタ設定値
DEF_PEPDR	0x3F	ポート PE の方向レジスタ設定値
DEF_PFPDR	0xFF	ポート PF の方向レジスタ設定値
DEF_PHPDR	0xFF	ポート PH の方向レジスタ設定値
DEF_PJPDR	0xFF	ポート PJ の方向レジスタ設定値

## 3.8 関数一覧

表 3.18 に関数を示します。

表 3.18 関数

関数名	概要
main	メイン処理
R_INIT_StopModule	リセット後に動作している周辺機能の停止
R_INIT_Port_Initialize	存在しないポートの初期設定
R_INIT_Clock	クロック初期設定
R_INIT_ROM_Cache	ROM キャッシュの設定
CGC_oscillation_main	メインクロックの発振設定
CGC_oscillation_PLL	PLL クロックの発振設定
CGC_oscillation_HOCO	HOCO クロックの発振設定
CGC_oscillation_sub	サブクロックの発振設定
CGC_disable_subclk	サブクロックの停止設定
oscillation_subclk	サブクロックの発振
resetting_wtcr_subclk	サブクロックのウェイトコントロールレジスタの再設定
init_rtc	RTC の初期化
cmt0_wait	CMT0 によるソフトウェアウェイト
set_ad_conversion_time	A/D 逐次変換時間の設定
enable_clkout	CLKOUT の設定

## 3.9 関数仕様

サンプルコードの関数仕様を示します。

main	
概要	メイン処理
ヘッダ	なし
宣言	void main(void)
説明	リセット後に動作している周辺機能の停止設定関数、存在しないポートの初期設定 関数、クロックの初期設定関数および ROM キャッシュの初期設定関数を呼び出し ます。
引数	なし
リターン値	なし

R_INIT_StopModule	
概要	リセット後に動作している周辺機能の停止
ヘッダ	r_init_stop_module.h
宣言	void R_INIT_StopModule(void)
説明	モジュールストップ状態へ遷移する設定を行います。
引数	なし
リターン値	なし
備考	サンプルコードでは、モジュールストップ状態への遷移は行っていません。

R_INIT_Port_Initializ	ze
概要	存在しないポートの初期設定
ヘッダ	r_init_port_initialize.h
宣言	void R_INIT_Port_Initialize (void)
説明	存在しないポートの端子に対応するポート方向レジスタの初期設定を行います。
引数	なし
リターン値	なし
備 考	サンプルコードでは、144 ピン版(PIN_SIZE=144)に設定しています。
	本関数をコールした後に、存在しないポートを含む PDR、PODR レジスタへバイト
	単位で書き込む場合、存在しないポートの方向制御ビットには"1"、ポートの出力
	データ格納ビットには"0"を設定してください。

R_INIT_Clock	
概要	クロック初期設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣言	void R_INIT_Clock(void)
説明	クロックの初期設定、ROM ウェイトサイクルの設定を行います。
引数	なし
リターン値	なし
備 考	サンプルコードでは、システムクロックを PLL、ROM ウェイトサイクルを 1 ウェイ
	トとし、サブクロックを使用しない処理を選択しています。
	本関数で呼んでいる set_ad_conversion_time 関数は、PSW.I ビットが"0"のとき、かつ ADCSR.ADST ビットが"0"のときに呼び出される必要があります。そ
	のため、本関数を呼び出す前に、PSW.I ビットを"0" (割り込み禁止)、
	のため、本国数を呼び出り前に、F3W.1 こうドを 0 (割り込み禁止)、 ADCSR.ADST ビットを "0" にしてください。

R_INIT_ROM_Cache	
概 要	ROM キャッシュの設定
ヘッダ	r_init_rom_cache.h
宣言	void R_INIT_ROM_Cache(void)
説明	ノンキャッシャブル領域を設定後、ROM キャッシュの動作許可を行います。
引数	なし
リターン値	なし
備 考	サンプルコードでは、ROM キャッシュの動作許可のみ有効にしています。
	この関数はシステムの起動後、ROM キャッシュ動作禁止の状態で呼び出されるこ
	とを前提としています。
	ROM キャッシュ動作許可後にノンキャッシャブル領域を設定するにはROMキャッ
	シュ動作禁止にした後、この関数を呼び出してください。

CGC_oscillation_main	
概要	メインクロックの発振設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣言	void CGC_oscillation_main (void)
説明	メインクロックのドライブ能力、および MOSCWTCR レジスタを設定してから、メインクロックを発振します。その後、メインクロックの発振安定待機時間待ちを行います。
引数	います。 なし
カー <del>奴</del> リターン値	なし

CGC_oscillation_PLL	
概要	PLL クロックの発振設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣言	void CGC_oscillation_PLL (void)
説明	PLL 入力分周比および周波数逓倍率を設定してから、PLL クロックを発振します。 その後、PLL の発振安定時間待ちを行います。
引数	なし
リターン値	なし

CGC_oscillation_H	000
概要	HOCO クロックの発振設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣言	void CGC_oscillation_HOCO (void)
説明	HOCO の周波数を設定してから、HOCO を発振します。その後、HOCO の発振安 定待機時間待ちを行います。
引 数	なし
リターン値	なし

CGC_oscillation_sub	
概要	サブクロックの発振設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣言	void CGC_oscillation_sub (void)
説明	サブクロックをシステムクロック、RTC のカウントソースのどちらか、または両方 に使用する場合の設定を行います。
引数	なし
リターン値	なし

CGC_disable_subclk	
概 要	サブクロックの停止設定
ヘッダ	r_init_clock.h
宣言	void CGC_disable_subclk (void)
説明	サブクロックをシステムクロックにも、RTC のカウントソースにも使用しない場合 の設定を行います。
引数	なし
リターン値	なし

oscillation_subclk	
概要	サブクロックの発振
ヘッダ	なし
宣言	static void oscillation_subclk (void)
説明	サブクロックの発振設定を行います。
引 数	なし
リターン値	なし

resetting_wtcr_subclk	
概要	サブクロックのウェイトコントロールレジスタの再設定
ヘッダ	なし
宣言	static void resetting_wtcr_subclk (void)
説明	ソフトウェアスタンバイモードからの復帰の際のウェイトコントロールレジスタの 再設定を行います。この際、ウェイトコントロールレジスタは最小値に設定しま す。
引数	なし
リターン値	なし

init_rtc	
概要	RTC の初期化
ヘッダ	なし
宣言	static void init_rtc (void)
説明	RTC の初期化(クロック供給の設定と RTC ソフトウェアリセット)を行います。
引数	なし
リターン値	なし

cmt0_wait	
概要	CMT によるソフトウェアウェイト
ヘッダ	なし
宣言	static void cmt0_wait (uint32_t cnt)
説明	RTC レジスタへの書き込み開始待ちの際に使用します。
引数	uint32_t cnt 待ち時間
	cnt= 待ち時間(ns) ÷ FOR_CMT0_TIME(注 1)
リターン値	なし
備考	注 1: FOR_CMT0_TIME は LOCO = 264kHz(max)での算出値です。
	実際の待ち時間は LOCO の周波数により異なります。

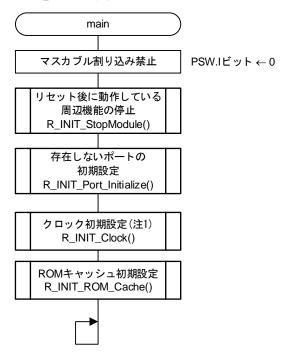
set_ad_conversion	_time
概要	A/D 逐次変換時間の設定
ヘッダ	なし
宣言	static void set_ad_conversion_time (void)
説明	S12AD ユニット1 の逐次変換時間を中速に設定します。
引数	なし
リターン値	なし
備考	本関数内で操作している ADSAM レジスタは PSW.I ビットが"0"のとき、かつADCSR.ADST ビットが"0"のときに書き換える必要があります。そのため、本関数を呼び出す前に、PSW.I ビットを"0"(割り込み禁止)、ADCSR.ADST ビットを"0"にしてください。

enable_clkout	
概要	CLKOUT の設定
ヘッダ	なし
宣言	static void enable_clkout (void)
説明	CLKOUT を使用する場合に設定します。
引数	なし
リターン値	なし

## 3.10 フローチャート

#### 3.10.1 メイン処理

図 3.1 にメイン処理のフローチャートを示します。



注1. 関数を呼び出す前に、PSW.Iビットを"0"(割り込み禁止)、ADCSR.ADSTビットを"0"にしてください。

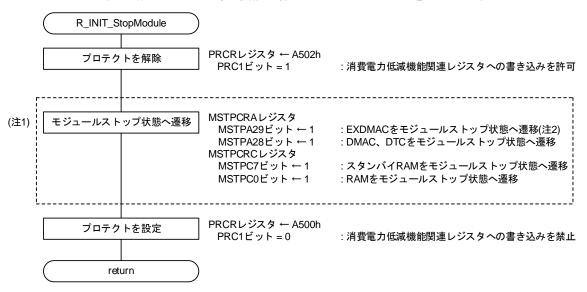
ADCSR.ADSTビットのリセット後の値は"0"であるため、本アプリケーションノートではADCSR.ADSTビットの設定および確認はしていません。

R\_INIT\_Clock関数を呼び出す前にADCSR.ADSTビットを操作する場合は、必要に応じて処理を追加してください。

図 3.1 メイン処理

#### 3.10.2 リセット後に動作している周辺機能の停止

図 3.2 にリセット後に動作している周辺機能の停止のフローチャートを示します。



- 注1. サンプルコードではモジュールストップ状態は解除になっています。モジュールストップ状態へ遷移する場合は、定数「#define MSTP\_STATE\_対象モジュール名」の値を1にしてください。
- 注2. EXDMACは100ピン以上のデバイスのみの機能です。

図 3.2 リセット後に動作している周辺機能の停止

#### 3.10.3 存在しないポートの初期設定

図 3.3 に存在しないポートの初期設定のフローチャートを示します。

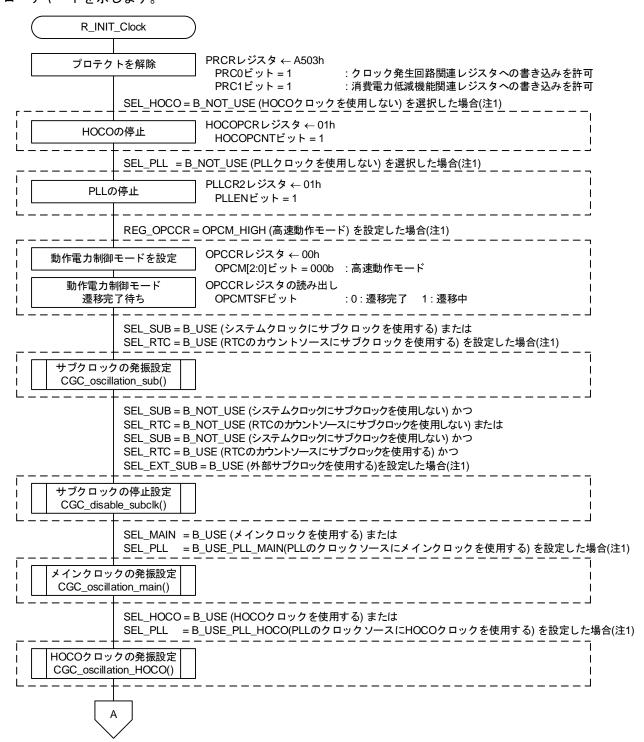


注1. すべての端子が存在しているレジスタに関しては、設定処理は実行しません (コンパイル時に省略します)。

図 3.3 存在しないポートの初期設定

#### 3.10.4 クロック初期設定

図 3.4 にクロック初期設定(1/3)、図 3.5 にクロック初期設定(2/3) 、図 3.6 にクロック初期設定(3/3)のフローチャートを示します。



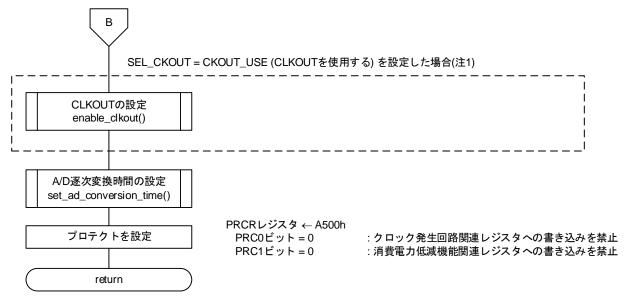
注1. 使用するシステムに応じて定数の設定を変更してください。

図 3.4 クロック初期設定(1/3)



- 注1. 使用するシステムに応じて定数の設定を変更してください。
- 注2. 定数で選択したシステムクロックにより設定される値が異なります。
- 注3. 定数で選択した動作電力制御モードにより設定される値が異なります。

図 3.5 クロック初期設定(2/3)

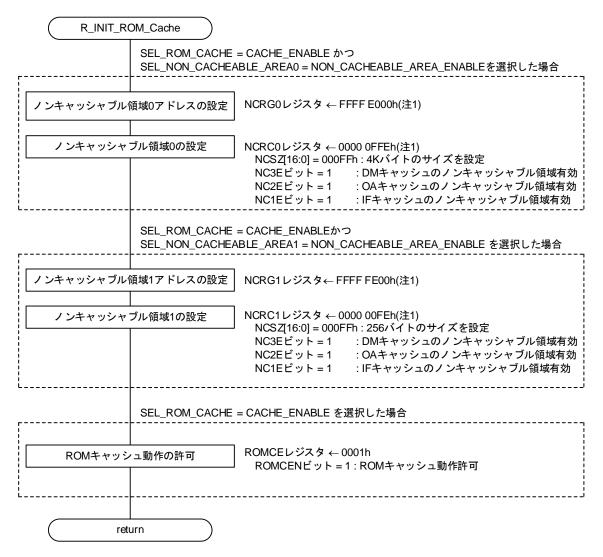


注1. 使用するシステムに応じて定数の設定を変更してください。

図 3.6 クロック初期設定(3/3)

#### 3.10.5 ROM キャッシュの設定

図 3.7 に ROM キャッシュ初期設定のフローチャートを示します。

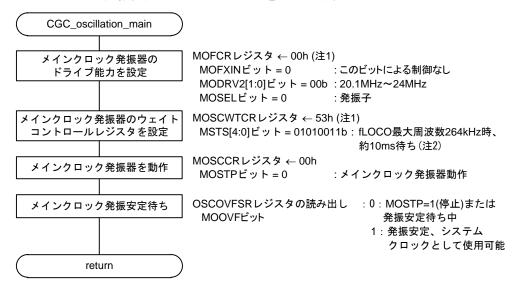


注1. 使用するシステムに応じてノンキャッシャブル領域を設定してください。 サンプルコードはシステムの起動後、ROMキャッシュ動作禁止の状態で呼び出されることを前提としています。 ROMキャッシュ動作許可後にノンキャッシャブル領域を設定するにはROMキャッシュ動作禁止にした後、 この関数を呼び出してください。

図 3.7 ROM キャッシュ初期設定

#### 3.10.6 メインクロックの発振設定

図 3.8 にメインクロックの発振設定のフローチャートを示します。

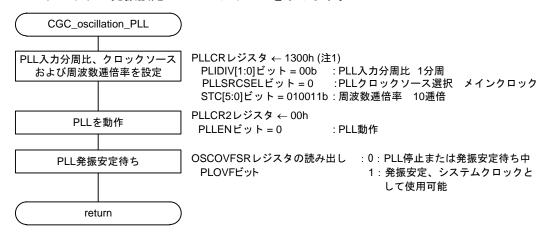


- 注1. 使用するシステムに応じて定数の設定を変更してください。
- 注2. 本アプリケーションノートでは該当レジスタの初期値を使用しています。

図 3.8 メインクロックの発振設定

#### 3.10.7 PLL クロックの発振設定

図 3.9 に PLL クロックの発振設定のフローチャートを示します。

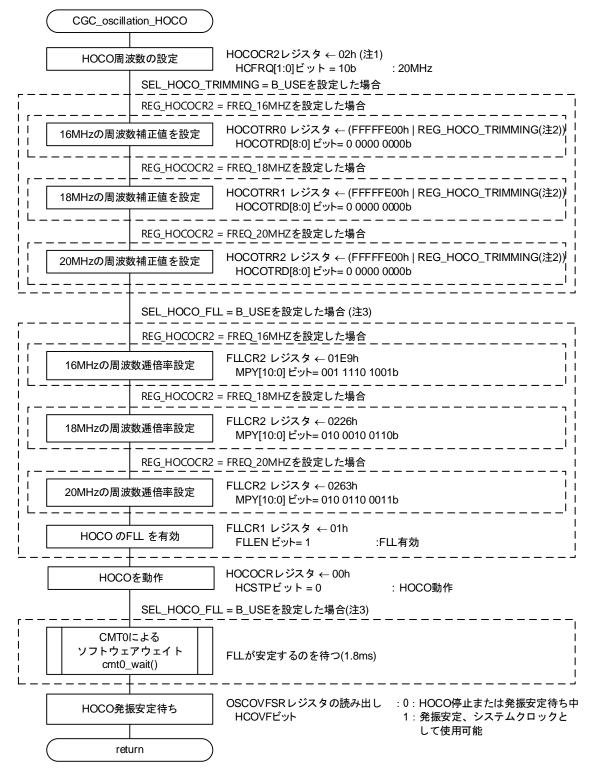


注1. 使用するシステムに応じて定数の設定を変更してください。

図 3.9 PLL クロックの発振設定

#### 3.10.8 HOCO クロックの発振設定

図 3.10 に HOCO クロックの発振設定のフローチャートを示します。

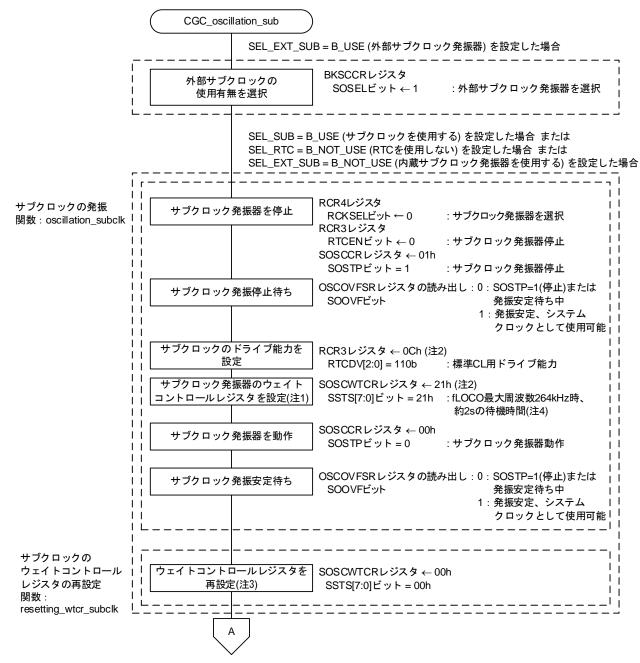


- 注1. 使用するシステムに応じて定数の設定を変更してください。
- 注2. 本アプリケーションノートでは、デフォルトとして0を設定しています。
- 注3. FLL機能を使用する場合、サブクロックを有効にする必要があります。ただし、外部サブクロックは使用できません。

図 3.10 HOCO クロックの発振設定

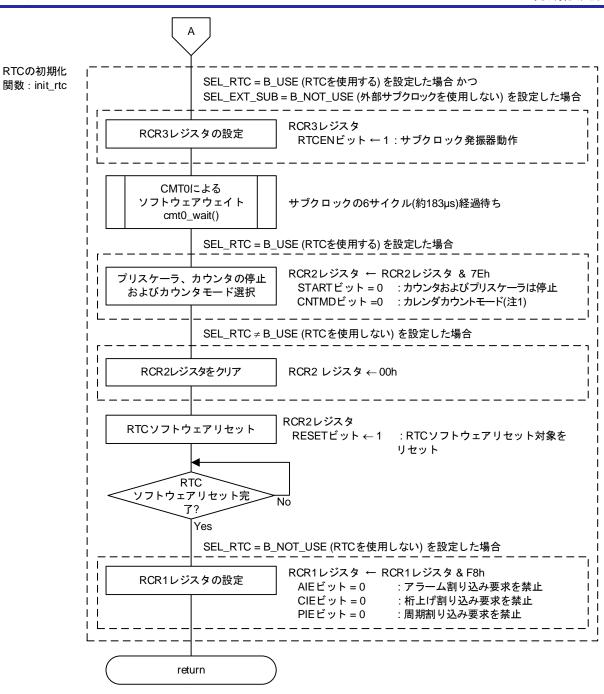
#### 3.10.9 サブクロックの発振設定

図 3.11、図 3.12 にサブクロックの発振設定のフローチャートを示します。



- 注1. ユーザーズマニュアル ハードウェア編 「サブクロック発振器ウェイトコントロールレジスタ」の計算式から算出してください。なお本アプリケーションノートでは初期値としています。
- 注2. 使用するシステムに応じて定数の設定を変更してください。
- 注3. システムクロックにサブクロックを選択しソフトウェアスタンバイモードから復帰するとき、復帰要因が発生してから SOSCWTCR.SSTS[4:0]ビットに設定した時間の経過後に、LSI内部へのクロック供給が開始されます。 しかしRCR3.RTCENビットが"1"(動作)の場合は、ソフトウェアスタンバイモード中でもサブクロックが停止しないため、復帰時のサブクロックの発振安定待ちは不要となります。そのため、サブクロックの発振安定待機時間を最短になるように SOSCWTCR.SSTS[7:0]ビットに"00h"を再設定します。
- 注4. 本アプリケーションノートでは該当レジスタの初期値を使用しています。

図 3.11 サブクロックの発振設定(1/2)



注1. 本アプリケーションノートではカレンダカウントモードとしています。使用するシステムに応じて定数の設定を変更してください。

図 3.12 サブクロックの発振設定(2/2)

# 3.10.10 サブクロックの停止設定

図 3.13 にサブクロックの停止設定のフローチャートを示します。

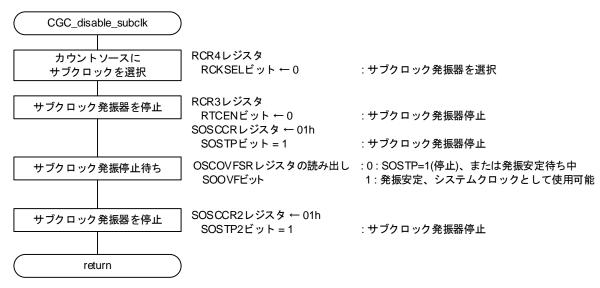


図 3.13 サブクロックの停止設定

## 3.10.11 CMT0 によるソフトウェアウェイト

図 3.14、図 3.15 に CMT0 によるソフトウェアウェイトのフローチャートを示します。

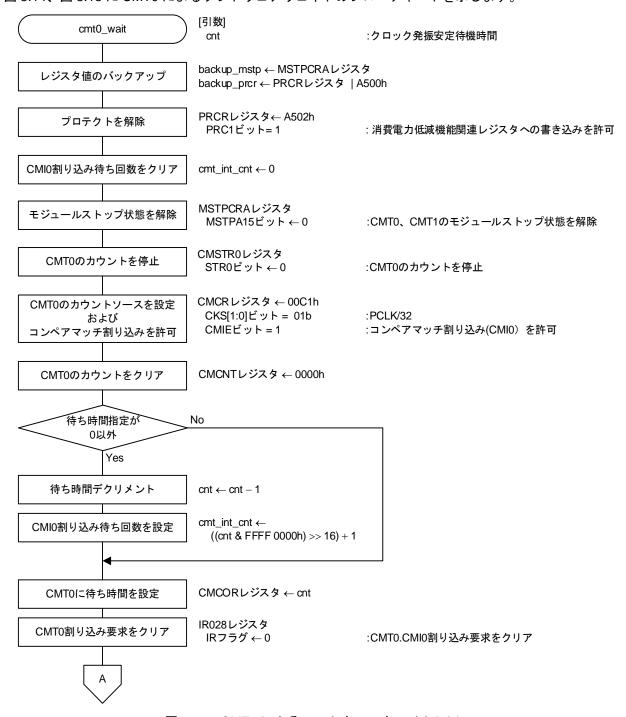
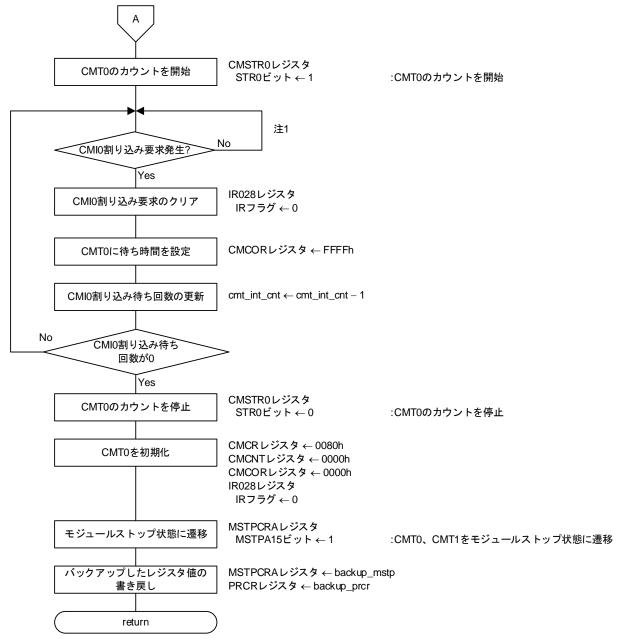


図 3.14 CMT0 によるソフトウェアウェイト(1/2)



注1.ウォッチドッグタイマ(WDT),独立ウォッチドッグタイマ(IWDT)のカウントが動作している場合、必要に応じて、このループ処理でWDTおよびIWDTのカウンタのリフレッシュ処理をしてください。

図 3.15 CMT0 によるソフトウェアウェイト(2/2)

# 3.10.12 A/D 逐次変換時間の設定

図 3.16 に A/D 逐次変換時間の設定のフローチャートを示します。

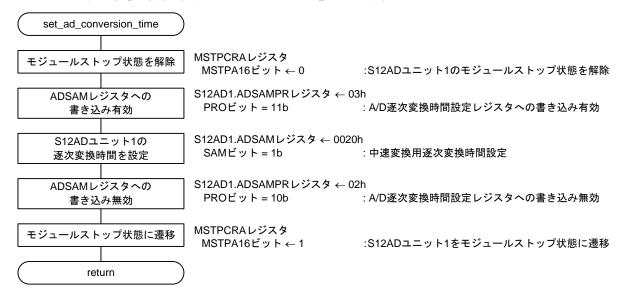
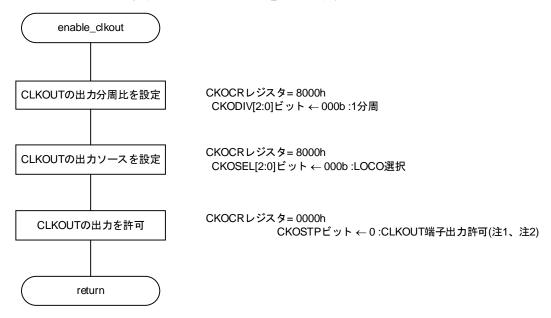


図 3.16 A/D 逐次変換時間の設定

## 3.10.13 CLKOUT の設定

図 3.17 に CLKOUT の設定のフローチャートを示します。



- 注1. 初期設定例では動作設定のみ行っています。実際に出力される場合、対応する端子の端子機能制御レジスタ、及びポートモードレジスタの設定も必要です。ユーザーズマニュアルハードウェア編「I/Oポート」、「マルチファンクションピンコントローラ」を参照し、お使いのシステムに応じて設定してください。
- 注2. クロックを発振させたままCKOSTPを書き換えると、出力にグリッチが発生することがあります。

図 3.17 CLKOUT の設定

# 4. プロジェクトをインポートする方法

サンプルコードは  $e^2$  studio のプロジェクト形式で提供しています。本章では、  $e^2$  studio および CS+へプロジェクトをインポートする方法を示します。インポート完了後、ビルドおよびデバッグの設定を確認してください。

# 4.1 e<sup>2</sup> studio での手順

 $e^2$  studio でご使用になる際は、下記の手順で  $e^2$  studio にインポートしてください。

(使用する e<sup>2</sup> studio のバージョンによっては画面が異なる場合があります。)

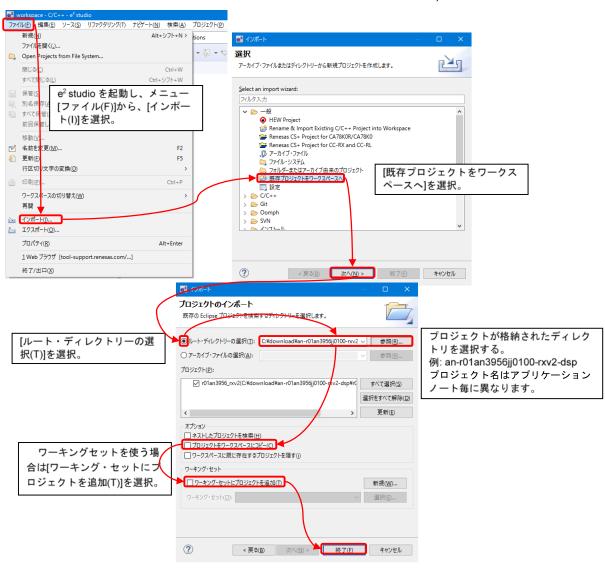


図 4.1 プロジェクトを e<sup>2</sup> studio にインポートする方法

## 4.2 CS+での手順

CS+でご使用になる際は、下記の手順で CS+にインポートしてください。 (使用する CS+のバージョンによっては画面が異なる場合があります。)

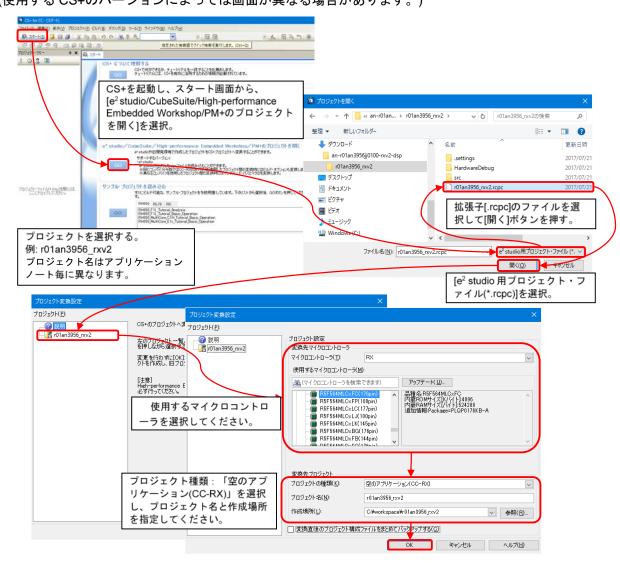


図 4.2 プロジェクトを CS+にインポートする方法

# 5. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

# 6. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル: ハードウェア RX671 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0899) (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース (最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ユーザーズマニュアル:開発環境

RX ファミリ CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル (R20UT3248) (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

# 改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1.00	Jun.30.21	_	初版発行

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

#### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

#### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

## 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

#### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

#### 5 クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

#### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、V<sub>IL</sub> (Max.) から V<sub>IH</sub> (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、V<sub>IL</sub> (Max.) から V<sub>IH</sub> (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

## 7. リザーブアドレス (予約領域) のアクセス禁止

リザーブアドレス (予約領域) のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス (予約領域) があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

## 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害(お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、 著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではあり ません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
- 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、 複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある 機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、 海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に 使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負い ません。

- 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害(当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。) から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為(「脆弱性問題」といいます。)によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
- 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に 支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の 商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属し ます。

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口 に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/